

EPITAKSIYANING KREMNIY VA GERMANIYDA ORASIDA
YO'NALISHI

Toshkent viloyati Piskent tumani

22-umumi o'rta ta'lif maktabi

Kimyo fani o'qituvchisi

Norinboyeva Xusnora Nazirqulovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada, kremniy va germaniy epitaksiyasi, kremniy haqida kimyoviy izohlar, germaniy haqida kimyoviy qisqacha izohlar ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kremniy, germaniy, epitaksiya, amorf, monokristall

Annotation: In this article, silicon and germanium epitaxy, chemical comments about silicon, and brief chemical comments about germanium are also mentioned.

Keywords: silicon, germanium, epitaxy, amorphous, single crystal

Аннотация: В этой статье также упоминаются эпитаксия кремния и германия, химические комментарии о кремнии и краткие химические комментарии о германии.

Ключевые слова: кремний, германий, эпитаксия, аморфный, монокристалл.

Kremniy (Silicium), Si — [Mendeleyev davriy sistemasining](#) IV guruhiga mansub kimyoviy element, tartib raqami 14, atom massasi 28,0855. Uchta barqaror izotopi bor: 28Si (92,27%), MSi (4,68%) va 30Si (3,05%). Kremniy kisloroddan so'ng tabiatda eng ko'p tarqalgan element. Yer po'stining massasi jihatidan 27,6% ini tashqil etadi. Tabiatda birikmalar [ko'pincha kremniy (1U)-oksid SiO_2] qumtuproq va silikatlar] holida bo'ladi. Kremniy SiO_2 holida o'simlik va xayvon to'qimalarida ham uchraydi. Sof Kremniyi ilk bor 1911-yil fransuz kimyogari Kremniy Kremniy Gey-Lyussak va Kremniy Tevarlar ajratib olishgan. Kremniy — kulrang, kumushdek yaltiroq modda. Amorf va kristall holda bo'ladi. Kristall holdagi Kremniyning suyuqlanish temperaturasi 1423° (suyuqlanganda hajmi 9% ga kamayadi), qaynash temperaturasi 3249° , zichligi $3,33 \text{ g/sm}^3$ - Poling bo'yicha elektromanfiyliги 1,8, at. radiusi 0,133, ion radiusi (qavslarda koordinatsion sonlar keltirilgan) 0,040 nm (4), 0,054 nm (6), diamagnetik. Oddiy sharoitda Kremniy mo'rt modda, 8000° dan yuqorida plastik holatga o'tadi. Kimyoviy birikmalarda, asosan, to'rt valentli, inert, qizdirilsa faolroq holatga o'tadi. Odatdagи temperaturada faqat ftor bilan birikadi. Yuzasida himoya pardasi (oksid parda) hosil bo'lishi sababli Kremniy yuqori haroratda ham barqaror bo'ladi.



Kremniy 400° dan yuqorida kislorod ta'sirida SiO_2 gacha oksidlanadi. Kislotalar ta'siriga chidamli, faqat nitrat va ftorid kislotalar aralashmasi bilan reaksiyaga kirishadi. Kremniy ishqorlar bilan reaksiyaga kirishib, vodorodni ajratib chiqaradi va silikatlar hosil qiladi: $\text{Si} + 2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{H}_2\text{T}$.

$300-500^{\circ}$ da galogenlar bilan birikib galogenidlar (SiX_4 yoki $\text{Si}_n\text{X}_{2n+2}$), 600° da oltingugurt bug'lari ta'sirida disulfid (S_2S_2) beradi, 600° dan yuqorida u monosulfid (SiS) ra aylanadi. Kremniy yuqori temperaturada ko'pgina metallar bilan birikib, silitsidlar hosil qiladi. Amorf holdagi Kremniy ko'p miqdordagi turli gazlarni eritish xossasiga ega. Mac, Kremniy vodorod bilan qattik, eritma (47 at.% N₂) beradi. SiO_2 Kremniy ning eng oddiy va barkaror birikmasidir. Amorf holdagi SiO_2 silikat kislota hosil qiladi.

Sanoatda texnik Kremniy 1800° da qumtuproqni koks bilan, o'ta sof holdagi Kremniy esa kremniy tetraxloridni $1200-1300^{\circ}$ da o'ta sof xoldagi vodorod yordamida qaytarib olinadi. Ozroq miqdordagi Kremniyni Na_2SiF_6 yoki KG'eritmalarini elektroliz qilish usuli bilan olish mumkin. Kremniy — elektronikada asosiy yarimo'tkazgich metallaridan biri. Uning asosida tayyorlangan asboblar 200° temperaturagacha chidaydi. Kremniy intefal sxemalar, diodlar, tranzistorlar, quyosh batareyalari, fotopriyomniklar, yadro fizikasida dedektorlar va turli linzalar tayyorlashda ishlatiladi. Kremniy va uning birikmalari kremniyorganik hosilalar, silitsidlar olishda qo'llaniladi. Kremniy — biogen element. U inson, hayvon, o'simlik va mikroorganizmlarning normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur. Odam organizmida Kremniy yetishmasa, uning ko'zi og'riydi, tish emali yemiriladi, tirnoq yupqalashib, sinuvchan bo'ladi, teri, soch o'zgaradi. Kremniy - unsurlar davriy jadvalining 14 unsuri, metallmas.

Germaniy (lotincha: Germanium), Ge — Mendeleyev davriy sistemasining IV guruhi kimyoviy elementi. Tartib nomeri 32; atom massasi 72,59. Barqaror izotoplari beshta: 72Ge (20,52%), 72Ge (24,43%), 73Ge (7,76%), 74Ge (36,54%) va 76Ge (7,76%). Germaniyning juda ko'p sun'iy radioaktiv izotoplari olingan. Germaniy mavjudligini 1871-yilda Germaniy Germaniy Mendeleyev oldindan aytdi; uni "ekasilitsiy" deb atadi va davriy sistemada bu element uchun joy qoldirdi. 1886-yilda nemis kimyogari Germaniy Vinkler argirodit nomli mineral tarkibida o'sha vaqtida ma'lum bo'limgan element borligini topdi va unga vatani — Germaniya sharafiga Germaniy deb nom berdi. Germaniy tarqoq element. Yer po'stida og'irlilik jihatidan 7-10~4* ni tashkil qiladi. Tabiatda erkin holda uchramaydi. Qo'shimchalar holida temir, ruh, nikel volfram rudalarida, toshko'mir, torf, neftda, termal suvlarda, suv o'tlarida va silikatlar tarkibida bo'ladi. Asosiy minerallari: germanit (6,2-10,2%), argirodit (3,65-6,93%), reniyerit (5,46-7,80%) va plyumbogermanit (8,18%). Erkin Germaniy kulrang tusli metall;

zichligi 5,33 g/sm³, suyuqlanish temperaturasi 938,25°, qaynash temperaturasi 2850°. Olmos tipida kristallanadi.

Atom radiusi 1,39 Germaniy Germaniy mo'rt, uni mexanik ishslash qiyin. Germaniy tipik yarimo'tkazgich. Havoda barqaror; cho'g' holatigacha qizdirilganida oksidlanib GeO₂ ga aylanadi. Germaniya suyultirilgan xlorid va sulfat kislota ta'sir etmaydi. Nitrat kislota Germaniyni GeO₂ ga qadar oksidlaydi. Germaniy o'z birikmalarida +2 va +4 valentli bo'ladi. 500—700° gacha qizdirilganda GeO va GeO₂ gacha oksidlanadi. Germaniy (1U)-oksid GeO₂ — kristall holdagi oq modda. 1035° gacha tetragonal panjarali a-GeO₂ holatda turg'un. Suyuqlanish temperaturasi 1086°, zichligi 6,277 g/sm³. 10,35° dan yuqorida a=GeO₂ geksagonal panjarali, zichligi 4,280 g/sm³ bo'lgan 3-GeO₂ ga aylanadi. Germaniy (1U)-oksid Germaniy olishda oraliq mahsulot; maxsus shishalar, sirlar, emallar, optik tolalar ishlab chiqarishda, muxim Germaniy birikmalari, germanatlar va boshqalar olishda ishlatiladi.

Germaniy oltingugurt bilan 600-700°da GeS, 1000-1100° da GeS₂, selen bilan 500° da GeSe hosil qiladi. Galogenlar bilan oson reaksiyaga kirishib, tetragalogenidlar beradi. Azot, kremniy, vodorod, uglerod bilan bevosita birikmaydi. Germaniy va uning birikmalari yarim o'tkazgich materiallar, turli xil diodlar, tranzistorlar, detektorlar, termoelektrik va termoemission materiallar, zargarlik mahsulotlari va maxsus qoplamlar tayyorlashda qo'llaniladi.

Kristall hajmida vakansiyalaming uyumlari (to'plamlari) hosil bo'lishi va ular o'z navbatida boshqa nuqsonlarning, masalan, chiziqiy nuqsonlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Vakansiyalar boshqa nuqsonlar bilan masalan, kirishmalar bilan birlashishi mumkin. Kremniy va germaniy monokristallarida vakansiya - kislород birikmasi (A-markaz) boshqa vakansiyalar yoki kirishmalar o'tirib oladigan markazlar vazifasini o'taydi. Bunday nuqtaviy nuqsonlar o'Ichami 60-80 nm.

Epitaksial qatlamlami germaniy va kremniy asosida o'stirish usullari ichida keng tarqalgani monosilan SiH₄ va monogerman GeH₄ lami tetraxlorid vodorodda tiklanishi va issiqlik parchalanishidir. Kremniy va germaniy monokristall qatlamlari qizigan tagliklar orqali xloridli yoki gidridli bug'li vodorod gazini va legirlanuvchi kirishmalar haydalib taglik sirtida o'tiradi.

Epitaksial o'stirish jarayoni quyidagi amallardan iborat:

- 1) reaktorga plastinkalami joylashtirish;
- 2) inert gaz va vodorodni reaktor orqali o'tqazish (purkash bilan);
- 3) plastinalami tozalash uchun plastinkalami qizdirish va gazli yedirish uchun reagentlarni berish;
- 4) yedirishni to'xtatish va o'stirish uchun kerak bo'lgan temperaturani ta'minlash;
- 5) epitaksial qatlam va legirlash uchun reagentlarni berish;
- 6) reagentlami berishni to'xtatish va qisqa vaqt davomida vodorodni

haydash;

7) qizdirish, vodorod va inert gazlarni berishni to'xtatish;

8) reaktomi bo'shatish.

Ishlab chiqarishda kremniy epitaksial qatlami olish keng qo'laniqmoqda.

Epitaksial kremniyni xlоридли олив усали. Bu usulni keng qo'llanilishiga uning yetarli darajada soddaligi va ishlatiladigan materiallar qulayligi sabab bo'lmoqda. Kremniy tetraxlorid bug'lari va vodorod reaktorga berilib, u yerda asosan kremniyning tiklanish reaksiyasi yuz beradi: Ba'zan tetraxlorid o'rниga trixlorsilan SiHCl_3 dan foydalanilib, bu yerda reaksiyada asosan tiklanish yuz beradi: $\text{SiHCl}_3 + \text{H}_2 \sim \text{Si} + 3\text{HCl}$ O'ng va chap YO'nalishda bo'ladiqan reaksiya natijasida qoldiq vodorod x10rididan HCl kremniy sirtidagi iflosliklar, SiO qoldiqlari, kremniy taglik sirtidan tizim buzilishlarini olib tashlashda gazli yedirish IIchln foydalianiladi. SiCl_4 tiklanishi jarayoni ifodaga nisbatan ancha murakkab. Oraliq o'zaro ta'sir reaksiyasi ikki II sulda ro'y berishini e'tiborga olish kerak. Birinchi tizimga asosan, tiklanish kremniy dixlorid SiCl_4 , HCl va H_2 larni qatnashishi reaksiyasi bilan kuzatiladi. O'tirish reaksiyasi kremniyni yedirish reaksiyasi bilan birga boradi: $\text{SiC}_4 + \text{Si} \sim 2\text{SiCl}_2$ Bu reaksiyaga qO'shimcha vodorodda tetraxlorid konsentratsiyasi oshishi epitaksial qat lam o'sish tezligini kamaytirishga olib keladi. Bundan tashqari quyidagi reaksiya ham sodir bo'ladi: $\text{SiCl}_4 - \text{HCl} - \text{SiHCl}_3$, Hosil bo'luvchi kremniy vodorod xlорид birikmasi vodorod bilan sof kremniy hosil bo'lguncha tiklanadi. Ikkinci sxemaga asosan, gaz fazada SiCl_4 tiklanishi quyidagi reaksiyalardan birida yuz beradi: $\text{SiC}_4 + \text{H}_2 - \text{SiHCl}_3 + \text{HCl}$, yoki $\text{SiC}_4 + \text{H}_2 - \text{SiCl}_4 + 2\text{HCl}$, SiCl_4 qisman tiklanishi taglikda atomar kremniy hosil bo'lishi bilan xlоридlar tiklanishi yoki disproporsiyalanish bo'yicha ketadi. SiCl_4 molekulasiga nisbatan SiRCI_3 molckulasining ancha yengil sochilishi $\text{SiC}/$ energiya bog'lanishiga nisbatan Si-H bog'lanish energiyasining kichikligi bilan aniqlanadi. Vodorodda kremniy tetrax10ridni kichik zichliklarda reaksiyaga asosan o'sish tczligi $\text{SiC}/"$ zichligiga chiziqiy bog'lanishga egaligi kuzatiladi. SiCl_4 zichligi kcyingi oshishi o'sish tezligini kamaytiradi va reaksiya kuchayib taglik edirilishiga olib kcladi. Kremniyi o'tqazishni $1150^{\circ}\text{C}-1250^{\circ}\text{C}$ temperaturalar oralig'ida vodorodda tetraxlorid konsentratsiya sathini 0,5%-1%, gaz oqim tezligini 0, I-I m1s ushlagan holda amalga oshirish mumkin. Shu sharoitda qatlam o'sish tczligi I mkm/min ga yaqin. Uncha yuqori bo'limgan temperaturalarda va bug'da katta miqdordagi tetraxloridlarda, amorf yoki polikristall kremniy qatlami hosil bo'ladi. Taglikda temperatura oshishi va gaz aralashmasida tetraxloridning mol kamayishi qatlam zichiashishiga va kristallanishiga olib keladi. Kremniy epitaksiya qatlamlari olishning gidrid usuli. Yuqoridagi epitaksiyaning xlорид usulida taglik temperaturasi 1200°C ga yaqin. Shuning uchun yuqori Icgirlangan plastinka-taglikdan kirishmalaming o'sayotgan kuchsiz Icgirlangan epitaksiyasi qatlam tomon diffuziyalanishi yuz beradi. Bu hodisani avtolegirlash deyiladi. Avtolegirlashda

o'sayotgan qatlardan taglikka tcskari tomonga kirishmalar diffuziyasi ro'y berishi ham mumkin. Avtolegirlash epitaksial qatlarda kirishmalar zichligini, qatlam-taglik chegarasida kirishmalar zichligini va epitaksial qatlarda

berilgan zichiikdagi kirishma sohasi qalinligini o'zgartiradi. Taglikka kirishmalar diffuziyalanishini chegaralash uchun diffuziya koeffitsientf kichik bo'lgan kirishmalar, masalan, n+ - tagliklarda fosfor o'rniiga Sb va As tanlanadi. Kirishmalar diffuziyasini chqaralashning boshqa imkoniyati bu jarayon temperaturasini kamaytirishdir. Kremniy epitaksiyasida temperaturani 1000°C gacha kamaytirish uchun o'stirish vaqtida taglikni ultrabinafsha nurlari bilan nurlashdan foydalanish mumkin. Ultrabinafsha nurlanish gaz fazada adsorbirlashgan kirishmalar ta'sirini kamaytiradi. Bu esa, kremniy taglik atomlarining sirt bo'ylab haraktachanligiga ta'sir qiladi. Avtolegirlashni ancha yuqori darajada chegaralash jarayon temperaturasini kamaytirish imkonini beruvchi cpitaksiyaning gidrid usulidan foydalanishdir. Bu usulda monosilan piroliz bo'lganligi uchun uni ba'zan silanli usul deyiladi. ilanli usul silanning termik parchalanishi qaytmas reaksiyasiga asoslangan: 1000°C 1050°C SiH₄~SiJ..+2H₂ Silan usulida epitaksial qatlamlarni o'stirish qurilmasining tuzilishi xlorid usuliga yaqin va monosilan bilan ishlaganda ehtiyyotkorlik uchun qurilma havo va nam qoldiqlarini haydash uchun moslamaiar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Monokristall qatlamlarni 1000°-1050°C temperaturalarda monosilan parchalanishi hisobiga olinadi. Manba sifatida 4%-5%li monosilandan tarkib topuvchi malashma va yuqori tozalikdagi 95%-96% He, Ar yoki H₂ gazidan foydalaniladi. Jarayonni o'tkazish davrida vodorodda monosilan zichligi 0,05%-0,1%, gaz oqirni tezligi 30 sm/s - 50 sm/s. Shu sharoitda o'sish tezligi 0,2 dan 2 mkm gacha o'zgaradi. Usulning kamchiliklari, monosilanning o'z-o'zidan yonishi va portlashi bo'lganligi uchun, maxsus choralar ko'rish kerak. Shuning uchun amalda monosilan vodorodli aralashmada qo'llaniladi. 5%li monosilan aralashmasi o'z-o'zidan yonmaydi. Aralashma bilan ishlash xavfsizlik qoidasi toza vodorod bilan ishlashdagidek.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Kremniy va germaniy O'suvchi epitakshil qatlamlar ,sifati ko'p jihatdan temperatura va gazodinarnik sharoitiariga bog'liq. Shuning uchun epitaksiya qurilmalariga yuqori talablar qo'yiladi. Epitaksial o'stirish qurilmasi reaktorlar tuzilishiga bog'liq. Ulaming gorizontal va vertikal xillari bor.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Parpiyev N.A., Muftaxov A.G., Raximov H.R. Anorganik kimyo. Toshkent, "O'zbekiston", 2003.
2. Глинка Н.Л., Общая химия, Тошкент, 2007.
3. Q. Axmerov Q., Jalilov A., Sayfutdinov R. Umumiy va anorganik kimyo, Toshkent, "O'zbekiston", 2003.
4. Parpiyev N.A., Raximov H.R., Muftaxov A.G., Anorganik kimyoning nazariy asoslari. Toshkent, 2000.

5. Qodirov N.S., Muftaxov A.G., Norov Sh.Q. Anorganik kimyodan amaliy mashg'ulotlar, Toshkent. 1996.

Internet ma'lumotlari

1. Ziyonet.uz
2. www.uz
3. Google.uz
4. www.xumuk.ru